

Arnitel[®] EM400

TPC-ET

注塑成型, 薄膜挤出, 食品接触级

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能			
	数值		
熔体体积流动速率	33	cm³/10min	ISO 1133
温度	230	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
成型收缩率(平行)	1.5	%	Sim. to ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	1.5	%	Sim. to ISO 294-4
机械性能			
	数值		
绍氏硬度D (3s)	33	—	ISO 868
拉伸模量	40	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	20	MPa	ISO 527-1/-2
标称断裂应变	830	%	ISO 527-1/-2
5%应变时的应力	2.3	MPa	ISO 527-1/-2
10%应变时的应力	3.8	MPa	ISO 527-1/-2
50%应变时的应力	6.8	MPa	ISO 527-1/-2
100%应变时的应力	7.5	MPa	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	N	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	N	kJ/m²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	N	kJ/m²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度(-20°C)	N	kJ/m²	ISO 180/1A
弯曲模量	50	MPa	ISO 178
机械性能 (冲压)			
	数值		
断裂应力 (垂直)	19	MPa	ISO 527-1/-2
撕裂强度 (垂直)	104	kN/m	ISO 34-1; Method B
撕裂强度 (平行)	106	kN/m	ISO 34-1; Method B

性能

Arnitel[®] EM400

性能	典型资料	单位	测试方法
断裂应变 (垂直)	960	%	ISO 527-1/-2
热性能	数值		
熔融温度(10°C/min)	195	°C	ISO 11357-1/-3
线热膨胀系数(平行)	2.2	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	2.2	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
燃烧性 (1.5mm厚度)	HB	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	1.5	mm	IEC 60695-11-10
电性能	数值		
相对介电常数(100Hz)	4.1	—	IEC 62631-2-1
相对介电常数(1MHz)	4	—	IEC 62631-2-1
介质损耗因子(100Hz)	10	E-4	IEC 62631-2-1
介质损耗因子(1MHz)	170	E-4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
介电强度	20	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	600	V	IEC 60112
其它性能	数值		
密度	1110	kg/m³	ISO 1183
表观密度	690	kg/m³	ISO 60
吸水率	0.75	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	0.3	%	Sim. to ISO 62